

环旭电子股份有限公司关于注销合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

环旭电子股份有限公司（以下简称“环旭电子”或“公司”）之全资子公司 Universal Global Electronics Co., Limited（以下简称“环海电子”）与 Qualcomm Incorporated（以下简称“高通公司”）之全资子公司（以下简称“Qualcomm”）于 2018 年 2 月 6 日签署了《合资协议》。2019 年 3 月 29 日，公司收到了巴西经济部国税局签发的营业登记税证号。

由于合资公司设立至今发展情况未达预期，经双方协商，决定注销合资公司。2020 年 8 月 14 日，环海电子与 Qualcomm 签订了《TERMINATION OF JOINT VENTURE AND SHAREHOLDERS AGREEMENTS》，拟注销合资公司。

本次注销合资公司在公司董事长审批权限之内，无需经公司董事会及股东大会审议；本次注销合资公司事项已经公司董事长审批通过，并经环海电子董事会审议通过。

一、拟注销合资公司基本情况

公司名称：SEMICONDUTORES AVANCADOS DO BRASIL S.A.（先进半导体（巴西）股份有限公司）

注册地：AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO, No. 85, 6TH FLOOR, ROOM 665-A, IN THE CITY OF SÃO PAULO, STATE OF SÃO PAULO（巴西圣保罗州圣保罗市罗伯托马里尼奥新闻人大道 85 号 6 楼 665-A 室）

注册号码：33.155.125/0001-40

注册号码签发日期：2019 年 3 月 27 日

股权结构：环旭电子间接 75% 持股

注册资本：994,850 巴西雷亚尔

主营业务：研发、制造具有多合一功能的系统级封装（System-in-Package, “SiP”）模块产品，应用于智能手机、物联网等相关设备。

二、本次注销原因

由于合资公司设立至今发展情况未达预期，经双方协商，决定注销合资公司。

三、此次注销对公司的影响

合资公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将秉承“模组化、多元化、全球化”的既定战略，根据市场需求推进公司发展。

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2020年8月15日